



Вице-президент Intel Дэди Перлмуттер в ходе выступления на форуме IDF 2009 (Сан-Франциско, США) пообещал, что первые смартфоны, построенные на базе аппаратной платформы корпорации, появятся на рынке в следующем году.

По словам г-на Перлмуттера, в готовящихся к выпуску коммуникаторах будет использоваться набор компонентов, объединенных под общим названием Moorestown.

Основой Moorestown является «система на чипе» Lincroft, совмещающая центральный процессор, графический контроллер, модуль кодирования-декодирования видео и контроллер памяти. В состав платформы также входит аппаратный блок Langwell, обеспечивающий поддержку различных интерфейсов ввода-вывода.

Коммуникаторы на основе Moorestown будут относиться к устройствам класса high-end. Не исключено, что их выпуском займется один из крупных азиатских производителей, хотя точной информации на этот счет пока нет.

В «Интел» также сообщили, что в 2011 году свет увидит аппаратная платформа с кодовым именем Medfield для коммуникаторов и мобильных интернет-устройств. «Система на чипе» Medfield, которая будет производиться по 32-нанометровой технологии, придет на смену Moorestown. Intel рассчитывает, что благодаря усовершенствованным технологиям энергосбережения гаджеты на базе Medfield смогут работать в автономном режиме в течение целого дня.

Источник: www.compulenta.ru